Влияние модуля упругости покрытия на работоспособность системы основа-покрытие

Н. А. Долгов

Институт проблем прочности НАН Украины, Киев, Украина

Рассмотрено влияние модуля упругости покрытия на его прочностные и деформационные характеристики, а также на остаточные напряжения в нем. Касательные и нормальные напряжения, возникающие в основе и покрытии, зависят от модуля упругости последнего. Сделан вывод, что при проектировании систем основа-покрытие необходимо стремиться к оптимальному соотношению их упругих свойств. Предложен оригинальный подход к нанесению защитных структурно-неоднородных покрытий, в которых в отличие от функционально-градиентных материалов плавно изменяется не состав, а структура.

Ключевые слова: покрытие, основа, модуль упругости, нормальные напряжения, касательные напряжения, работоспособность.

Введение. Данные о модуле упругости покрытия необходимы для расчетов на прочность деталей с покрытиями, для управления технологическими режимами нанесения покрытий, а также для определения и оптимизации их свойств.

Упругие свойства покрытий отличаются от упругих свойств компактного материала и зависят как от технологического режима напыления [1, 2], так и от их пористости и структуры [3–5]. Модули упругости одних и тех же покрытий, полученных при разных условиях напыления, могут отличаться в несколько раз [1, 2, 6]. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что, управляя технологическим процессом напыления, можно направленно изменять модуль упругости покрытия. Цель работы заключалась в установлении закономерностей влияния модуля упругости покрытия на работоспособность системы основа—покрытие.

Анализ напряженного состояния в системе основа-покрытие. Поскольку детали с покрытиями в процессе изготовления и эксплуатации испытывают как кратковременные, так и долговременные нагрузки, необходимо исследовать различные случаи возникновения напряжений в покрытии.

Рассмотрим напряжения в покрытии, которые появляются вследствие нагружения основы. В этом случае в плоскости адгезионного контакта возникают касательные напряжения, которые могут вызывать адгезионное разрушение покрытия. В соответствии с [7] максимальные касательные напряжения $\tau_{\rm max}$ в плоскости адгезионного контакта равны:

$$\tau_{\text{max}} = p \frac{L}{E_{0}k} \text{th } kl, \tag{1}$$

где коэффициенты L (размерность $\Pi a/m$) и k (размерность m^{-1}) являются функциями, зависимыми от модуля упругости покрытия,

$$L = 2 \frac{\frac{G_o}{H} \frac{G_{\Pi}}{h}}{\frac{G_o}{H} + \frac{G_{\Pi}}{h}}; \tag{2}$$

$$k^{2} = L \left(\frac{1}{E_{o}H} + \frac{1}{E_{n}h} \right); \tag{3}$$

 $E_{\rm o}$, $E_{\rm n}$ — модули упругости основы и покрытия; $G_{\rm o}$, $G_{\rm n}$ — модули сдвига основы и покрытия; 2H, h — толщины основы и покрытия; 2l — длина покрытия (размерность м); p — нагрузка, прикладываемая к основе (размерность Π a).

С учетом того, что для реальной конструкции выполняется соотношение

th
$$kl \approx 1$$
, (4)

рассмотрим выражение

$$\tau_{\text{max}} = p \frac{L}{E_o k}.$$
 (5)

Его анализ показывает, что величина τ_{\max} зависит от модуля упругости покрытия и изменяется, как показано на рис. 1. Видно, что, снижая модуль упругости покрытия, можно уменьшить τ_{\max} . Уменьшение максимальных касательных напряжений τ_{\max} , воздействие которых приводит к отслоению покрытия, позволяет увеличить его прочностные и деформационные характеристики.

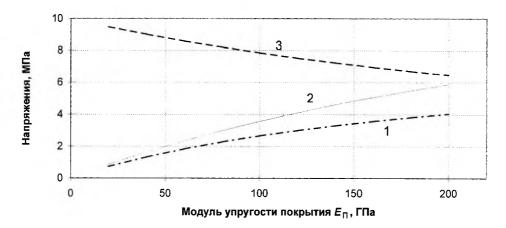


Рис. 1. Влияние модуля упругости покрытия на напряжения в системе основа-покрытие: I – касательные; 2, 3 – нормальные соответственно в покрытии и основе.

В [7] приведены также выражения для расчета максимальных нормальных напряжений в покрытии σ_{π} , возникающих при нагружении основы:

$$\sigma_{\pi} = p \frac{L}{E_{o} k^{2} h} \left(1 - \frac{1}{\operatorname{ch} k l} \right) \tag{6}$$

и максимальных напряжений в основе под покрытием σ :

$$\sigma = p \left(1 - \frac{L}{E_0 k^2 H} \left(1 - \frac{1}{\operatorname{ch} kl} \right) \right). \tag{7}$$

Из анализа выражений (6) и (7) следует, что величины $\sigma_{\rm II}$ и σ зависят от модуля упругости покрытия и изменяются, как показано на рис. 1. Видно, что, снижая модуль упругости покрытия, можно уменьшить также нормальные напряжения $\sigma_{\rm II}$, которые вызывают его когезионное разрушение. С другой стороны, повышение модуля упругости покрытия снижает нормальные напряжения в основе. Следовательно, эту особенность необходимо учитывать при проектировании элементов конструкций с покрытиями.

Из рис. 1 видно, что покрытие может разгружать основу и тем самым повышать ее несущую способность. Таким образом, при проектировании систем основа—покрытие необходимо стремиться к оптимальному варианту, чтобы покрытие, с одной стороны, повышало несущую способность основы, а с другой — не испытывало критических нагрузок и деформаций.

Рассмотрим влияние модуля упругости покрытия на остаточные напряжения (ОН) $\sigma_{\text{он}}$ в нем, которые состоят из термических σ_T и структурных σ_S напряжений:

$$\sigma_{\rm oh} = \sigma_T + \sigma_S. \tag{8}$$

Термические напряжения возникают вследствие различия коэффициентов термического расширения основы и покрытия, а также градиентов температуры в образце при нанесении покрытия.

Вклад термической составляющей определяется выражением

$$\sigma_T = \frac{E_{\pi}}{1 - \mu_{\pi}} (\alpha_{\text{o}} - \alpha_{\pi}) (T_1 - T_2), \tag{9}$$

где μ_{π} – коэффициент Пуассона покрытия; $\alpha_{\text{о}}$, α_{π} – коэффициенты термического расширения основы и покрытия соответственно; T_1 – температура нанесения покрытия; T_2 – температура при измерении термических напряжений.

Анализ выражения (9) показывает, что величина σ_T пропорциональна E_{Π} . Значит, снижая модуль упругости покрытия, можно уменьшить термические напряжения σ_T (рис. 2).

Структурные напряжения возникают вследствие различия параметров решетки основы и покрытия, а также структурных превращений в покрытиях при их образовании. Такие напряжения в покрытии, нанесенном на основу толщиной H, обычно вычисляются по формуле [8]

$$\sigma_S = \frac{E_0 H^2}{6(1 - \mu_0)\rho h},\tag{10}$$

где ρ — радиус кривизны основы после напыления покрытия; $\mu_{\rm o}$ — коэффициент Пуассона основы.

Однако вывод выражения (10) основывался на предположении, что нейтральная ось, т.е. ось, где деформации при изгибе равны нулю, совпадает с центром поперечного сечения образца с покрытием. Данное предположение верно только в случае $E_{\pi}=E_{\rm o}$.

Более точный результат при вычислении σ_S дает формула Бреннера—Сендероффа [9]:

$$\sigma_S = \frac{E_o H}{6\rho h} \left(H + \left(\frac{E_{\rm II}}{E_o} \right)^{5/4} h \right). \tag{11}$$

Зависимость σ_S от модуля упругости покрытия $E_{\rm II}$ представлена на рис. 2. Как видно, зависимость структурных напряжений от модуля упругости покрытия по сравнению с термическими выражена слабее.

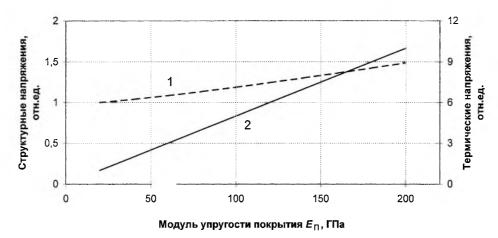


Рис. 2. Влияние модуля упругости покрытия на остаточные напряжения: 1 — структурные; 2 — термические.

Пути снижения напряжений в системе основа-покрытие. Изменяя технологические режимы нанесения покрытий, можно достичь как скачкообразного, так и плавного изменения модуля упругости покрытия. Двухслойное покрытие со скачкообразным изменением модуля упругости ($E_{\pi 1}$ = const; $E_{\pi 2}$ = const) изображено на рис. 3.

Вследствие скачкообразного изменения модуля упругости слоев на границе их раздела при нагружении основы возникают касательные напряжения, которые могут привести к отслоению верхнего слоя покрытия. Поэтому целесообразно, чтобы модуль упругости по толщине покрытия изменялся плавно от $E_{\pi 1}$ до $E_{\pi 2}$ ($E_{\pi 1}$ < $E_{\pi 2}$) – рис. 4.

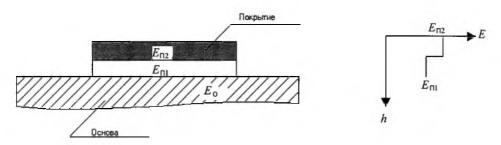


Рис. 3. Покрытие со скачкообразным изменением модуля упругости.

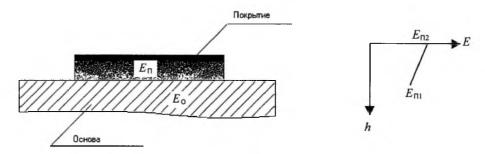


Рис. 4. Покрытие с плавным изменением модуля упругости.

Подобный подход используется при изготовлении толстостенных труб методом центрофугирования, в результате чего их физико-механические характеристики, в частности характеристики упругости, плавно изменяются по радиусу [10].

Поскольку с увеличением пористости модуль упругости покрытия $E_{\rm n}$ уменьшается [4], его плотность следует уменьшать по толщине от зоны адгезионного контакта с основой к его внешней поверхности.

Для теплозащитных покрытий вышеизложенное требует реализации такой технологии нанесения, при которой в начале процесса напыления должно наноситься керамическое высокопористое покрытие (например, плазменное), а затем более плотное низкопористое (например, электронно-лучевое). Кроме того, использование структурно-неоднородной конструкции покрытия позволит существенно увеличить его теплозащитные свойства.

Для уменьшения остаточных напряжений в функционально-градиентных материалах ($\Phi\Gamma M$) также применяют методы постепенного перехода структуры [11].

Изменение модуля упругости покрытия в процессе нанесения можно рассматривать подобно процессу лазерного упрочнения, который предназначен для изменения структуры поверхностного слоя покрытия на более плотную. Кроме того, на работоспособность системы основа—покрытие влияет термостабильность механических свойств покрытий, в частности характеристики упругости. Модуль упругости покрытия может изменяться при воздействии термических и механических внешних факторов [12, 13] вследствие нестабильности свойств покрытий. Эту нестабильность упругих свойств также необходимо учитывать при проектировании конструкций с защитными покрытиями.

Заключение. Рассмотрен оригинальный подход к нанесению защитных структурно-неоднородных покрытий с плавно изменяющейся структурой. Это свойство отличает указанные покрытия от $\Phi\Gamma M$, у которых изменяется состав. При этом модуль упругости покрытия можно регулировать путем изменения фрагментации, микротрещиноватости, пористости.

В местах максимальных эквивалентных напряжений в покрытиях необходимо снижать модуль упругости покрытия. Однако покрытие при нагружении основы разгружает ее и тем самым повышает несущую способность. Поэтому при проектировании систем основа—покрытие следует стремиться к оптимальному соотношению их упругих свойств. Покрытие, с одной стороны, должно повышать несущую способность основы, а с другой — не испытывать критических нагрузок и деформаций, при которых оно может отслаиваться или растрескиваться.

Резюме

Розглянуто вплив модуля пружності покриття на його міцнісні і деформаційні характеристики, а також на залишкові напруження у ньому. Дотичні і нормальні напруження, що виникають в основі та покритті, залежать від модуля пружності останнього. Зроблено висновок, що при проектуванні систем основа—покриття необхідно наближатися до оптимального співвідношення їхніх пружних властивостей. Запропоновано оригінальний підхід до нанесення захисних структурно-неоднорідних покриттів, у яких на відміну від функціонально-градієнтних матеріалів плавно змінюється не склад, а структура.

- 1. Хасуй А. Техника напыления. М.: Машиностроение, 1975. 288 с.
- 2. *Kawase R., Tanaka K., Hamamoto T., and Haraguchi H.* Study on elastic constant and residual stress measurements during ceramic coating // Thermal Spray Research and Application: Proc. of the 3rd National Thermal Spray Conf. (Long Beach, California, 20 25 May 1990). 1990. P. 339 342.
- 3. *Kim H. J. and Kweon Y. G.* Elastic modulus of plasma-sprayed coatings determined by indentation and bend tests // Thin Sol. Films. 1999. **342**. P. 201 206.
- Харламов Ю. А. Прогнозирование пористости порошковых покрытий // Порошк. металлургия. – 1990. – № 12. – С. 36 – 41.
- 5. *Гецов Л. Б.* Материалы и прочность деталей газовых турбин. М.: Недра, 1996. 591 с.
- 6. Tucker R. C. Structure property relationships in deposits produced by plasma spray and detonation gun techiques // J. Vac. Sci. Tech. 1974. 11, No. 4. P. 725 734.
- 7. *Уманский Э. С., Ляшенко Б. А.* Условия адгезионной и когезионной равнопрочности жаростойких покрытий // Косм. исследования на Украине. 1975. Вып. 6. С. 58 64.

- 8. *Stoney G. G.* The tension of metallic films deposited by electrolysis // Proc. R. Soc. London Ser. A. 1909. **82**. P. 172 175.
- 9. Brenner A. and Senderoff S. Calculation of stress in electrodeposits from the curvature of a plated strip // J. Res. Nat. Bur. Stand. 1949. 42, No. 2. P. 105 123.
- 10. Fukui Y., Yonekuda H., Watanabe Y., and Nakanishi K. Evaluating of residual stress in a thickwalled ring for Al–SiC functionally gradient material // Trans. Jap. Soc. Mech. Eng. A. 1994. 60, No. 574. P. 1384 1389.
- 11. *Itoh Y. and Kashiwaya H.* Residual stress characteristics of functionally gradient materials // Toshiba's Selec. Pap. Sci. Techn. 1993. **5**, No. 2. P. 63 68.
- 12. *Ляшенко Б. А., Ермолаев В. В., Жабрев В. А. и др.* Методика оценки термомеханической стабильности жаростойких покрытий // Температуроустойчивые функциональные покрытия. Ч. 1. СПб, 1997. С. 50 53.
- 13. *Ляшенко Б. А., Долгов Н. А., Ситникова А. Я.* Оценка термостабильности титановых сплавов со стеклокерамическими покрытиями // Температуроустойчивые функциональные покрытия. Ч. 2. СПб, 1997. С. 113 115.

Поступила 25. 09. 2000